Family list

3 application(s) for: JP2003010755

1 COATING APPARATUS

Inventor: MASUICHI MIKIO ; TAKAMURA YUKIHIRO (+2) Applicant: DAINIPPON SCREEN MFG

EC: 1PC: B05B15/04; B05B12/08; B05C5/00; (+15)
Publication info: JP2003010755 (A) — 2003-01-14

JP2003010755 (A) — 2003-01-14 JP3808728 (B2) — 2006-08-16

2 COATING APPARATUS

Inventor: GOTO SHIGEHIRO; MASUICHI MIKIO Applicant: DAINIPPON SCREEN MFG

(+2) EC: IPC: B05B15/04; B05B12/08; B05C5/00; (+12)

Publication info: KR20030001316 (A) -- 2003-01-06

3 Coating apparatus and coating method

 Inventor:
 MASUICHI MIKIO [JP] ; TAKAMURA
 Applicant:
 DAINIPPON SCREEN MFG [JP]

 YUKHIRIO [JP] (+2)
 IPC:
 B05B15/04; B05B12/08; B05C5/00; (+13)

EC: Publication info: TW550118 (B) — 2003-09-01

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

Also published as:

JP3808728 (B2)

TKR20030001316 (A)

TW550118 (B)

COATING APPARATUS

| Publication number: | JP2003010755 (| ŀ |
|---------------------|----------------|---|
|---------------------|----------------|---|

Publication date: 2003-01-14
Inventor(s): MASUICHIA

r(s): MASUICHI MIKIO; TAKAMURA YUKIHIRO; MORIWAKI SANZO; GOTO SHIGEHIRO

DAINIPPON SCREEN MFG

Applicant(s): Classification:

- international: B05B15/04; B05B12/08; B05C5/00; B05C11/10;

B05C13/00; B05D1/02; H01L21/027; B05B15/04; B05B12/08; B05C5/00; B05C11/10; B05C13/00; B05D1/02;

H01L21/02; (IPC1-7): B05C5/00; B05B15/04; B05C11/10;

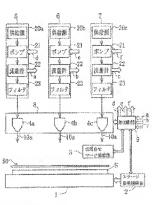
H01L21/027

- European;

Application number: JP20010193949 20010627 Priority number(s): JP20010193949 20010627

Abstract of JP 2003010755 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method of limiting the coating zone surely with a masking device in the coating of the coating zone of a substrate with a coating apparatus by limiting with the masking device. SOLUTION: Grooves 11 to be coated with an organic electroluminescent(EL) material are formed on the substrate S and the organic EL material is poured in the grooves 11 to be applied by moving nozzles 4a-4c along the grooves 11. The substrate S is masked by a peripheral part masking device 50 and masking plates 51 and 52 are moved by controlling driving means 53 and 54 by a control part 9. The movement of the masking plates 51 and 52 is carried out by shifting by a prescribed extent in the direction reverse to the moving direction of the nozzles 4a-4c. As a result, the organic EL materials 10a-10c are applied on the substrate S while surely limiting the coating zone.



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-10755 (P2003-10755A)

(43)公開日 平成15年1月14日(2003.1.14)

| (51) Int.Cl.7 | | 徽別記号 | FI | | テーマコート*(参考) |
|---------------|--------|------|---------------|------|-------------|
| B05C | 5/00 | 101 | B05C 5/00 | 101 | 4D073 |
| B05B | 15/04 | 102 | B 0 5 B 15/04 | 102 | 4F041 |
| B05C | 11/10 | | B 0 5 C 11/10 | J | 4F042 |
| H01L | 21/027 | | HO1L 21/30 | 5642 | 5F046 |

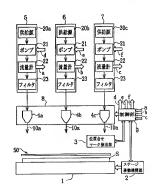
審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 10 頁)

| (21)出願番号 | 特願2001-193949(P2001-193949) | (71)出額人 | 000207551 大日本スクリーン製造株式会社 |
|----------|-----------------------------|---------|---|
| (22)出験日 | 平成13年6月27日(2001.6.27) | | 京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4丁 目天神北町1番地の1 |
| | | (72)発明者 | 増市 幹雄 京都市上京区場川通寺之内上る4丁目天神 北町1番地の1 大日本スクリーン製造株 式会社内 |
| | | (72)発明者 | 高村 幸宏 京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神 北町1番地の1 大日本スクリーン製造株 式会社内 |
| | | | 最終頁に続く |

(54) 【発明の名称】 塗布装置

(57) 【要約】

【課題】 基板の塗布範囲をマスク装置で制限し塗布装 賃で塗布する際に、マスク装置で確実に塗布範囲を制限 する装置を提供する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 塗布液を基板上に塗布する塗布装置において.

停止状態の基板上を横切る方向に吐出式ノズルが移動し ながら、基板の上面に吐出式ノズルから釜布液を吐き出 して釜布するノズル手段と、

前記基板の周縁部に対して設けられ、前記ノズル手段から吐き出される塗布液から基板周縁部をマスクするマスク手段、

前記マスク手段を前記ノズル手段の移動方向とは逆方向 にシフトさせるシフト制御手段と、を具備することを特 像とすることを特像とする塗布装置。

【請求項2】 請求項1に記載の強布装置において、 前記/ズル手段は、前記基板の一方の周線部に位置する マスク手段の上面から基板上面の値右前囲を通過して、 前記基板の他方の周線部に位置するマスク手段の上面ま でを移動範囲とするものである逸布装置。

【請求項3】 請求項2に記載の塗布装置において、 前記マスク手段は、前記基板の周線部に対して際間を有 して配置され、

前記シフト制御手段は、ノズル手段の移動方向上流側の マスク手段を基板の周縁部上へ、移動方向下流側のマス ク手段を基板の途布織阻上へ移動させることを特徴とす る途布装配

【請求項4】 請求項2または請求項3に記載の塗布装 置において、

前記ノズル手段は、前記移動範囲の端部で反転し異なる 移動範囲を塗布することを繰り返すよう制御する駆動制 御手段とを有し、

前記シフト制御手段は、ノズル手段の反転に連動してシ フト方向を調整することを特徴とする途布装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】 4巻明は、 半導体基板、 桃晶 素子装御用ガラス基板の如きFPD(F1a LPane L Disp Iay) 用運販、 フォトマスク用ガラス基 板および光ディスタ用基板など (以下、単に「基板」と をする)の上面で機材料を含かすことから使用するとから使用する 金社舎比して塗布するディスペンス方式の塗布装置の改 自に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、リングラフ々技術に必要不可欠な フェトレジスト材料を基板 (平導体ウェハ)の上面に強 布するための場合等機能として、レジスト材料を分率的に 利用するために、基板にレジスト最分を90%以上移金 し、レジスト状料の損失分を10%以工作が動化し持名途 布方法として、基板を回転させないで赤むブレード・デ ィスペンス・ノズルを用いる方式が考えられている。例 は、後来考えられているブレード・ディスペンスカズ の途布装置の要部構成を機略的に示している。

【0005】そこで、停止氷燃の基核Wの関係際に対して接触するように、あるいは接触することなく、近接・ 範間自在に設けられ、ノズル100から吐生出されるフ オトレジスト材料から基核Wの関係部をマスクする周線 部マスク装置101が付加された途布装置が特開平6-225114号公報として提供されている。

【0006】この従来技術によれば、図8(a)~ (c) に示すように、関縁部マスク装置101を有して いるので、基核Wの周縁部W1にフォトレジスト膜が塗 布することが防止できる。また、フォトレジスト酸布後 に同縁部W1上の不要なフォトレジスト膜を除去するた の専用装度を必要としなくなるので、プロセスのスル ープットが向上し、さらには、基板Wの周縁部W1上の 不要なフォトレジスト膜の除止する工能が不要となり、 この工程に伴やダストの発生がなくなる。

【0007】一方、近年、有様EL(エレクトロンルミネッセンス)材料を振び上の方だいーン形状に塗布して積度1.表示装置を製造する工程においても上記のような能布装置が用いられる。従来の有機EL表示装置、カラス基板の表面上に透明な「TO(インジウム頻酸化物) 緑を成成する。次に、このガラス基板上に成順され、1 TO 原体、フォトリングラフィー技術を用いて、複数本のストライブ状の第1電極に相当するものである。次に、ストライブ状の第1電極に相当するものである。次に、ストライブ状の第1電極に相当するものである。次に、ストライブ状の第1電極で聞むようにしてガラス基板上に突出させる電気絶縁性の隔壁を、フォトリングラフィー技術を用いて形成する。

【0008】そして、途布装置のノズルから有機とし好 料を隔壁内のストライブ状の第1電極に向けて噴出させ て、隔壁内のストライブ状の第1電極上に有機とし材料 を途布する。具体的には、ある隔壁内のストライブ状の 第1電機上には、赤色の有機とし材料用のノズルによっ 元赤色の有機とし材料が塗布される。赤色の有機とし材 料が塗布された第1電解に弾劾す一方の第1電機上に は、緑色の有機E L材料用のノズルによって緑色の有機 E L材料が塗布される。緑色の有機E L材料が塗布され た第 電磁に渦接する次の第 1電極に上は、背色の有機 E L D材料用のノズルによって背色の有像E L材料が塗布 される。 弯色の有能E L材料が塗布された第 1電板 接する次の第 1電板上には、赤色の有機E L材料が塗布 される。このように、赤色の有機E L 材料が塗布 される。このように、赤色の有機E L 材料が塗布 される。このように、海 継、背色の有機E L 材料がその 個面に倒加に第 1 電極 上に締ちれる。

【0009】次に、第1電転に直交するように対向させるストライブ状の第2電極を真空業者法によりガラス基 板上に複数本処設するように形成して、第1電機を第2電極は極端に相当するものである。このようにして、第1電機と第2電極とが単純パソマトリスク状に配列されたフルカー表示可能な有製正し表示装置が製造されている。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、有機E し材料の診布のような策値なパケーン帯状に応じて材料 を途布する要末には、従来考えられているブレード・ ィスペンス方式の途市装置は渡さない。そこで、途布被 を線状に吐出可能な1つの歌橋孔より吐出するノスル方 式(以下、ストレートノズルと称する)の途布装置が多 用される。

【0011】このような、ストレートノズルでは、所望 範囲に強布するのにノズルをパターンレスルってスライド 移動させることで参布する磁量を必要とする。そして、 塗布のスループットを上げるために、このスライド移動 も高速化しており、従来技術にあるような基板Wの周線 部マスク装置で基板Wの周線部W1をマスクした場合、 次のような開極を生じていた。

【0012】図8に赤すように、ストレートノズル10 2を矢向方向Bへ高速で移動すると、噴射される造布施 Lにも矢向方向目に沿った機性力が動。。その線条、ストレートノズル102が移動を開始する側の塗布部開始 にはおいては、金布後10億本不完全候戦W3が発生した。また、ストレートノズル102が移動を終すする側 においては、金布後10億本不変の解除W1たの機をでした。また、ストレートノズル102が移動を終すする側 においては、金布後10%を収めの興発能W1の領域をW4 に続いをでしましていた。

[0013] このことは、ストレートノズル102の高速移動に伴い、塗布液しが慣性力によりストレートノズル102の移動方面へ凝れて添布される現象が発生しているためである。すなわち、ストレートノズル102の進行方向へ常に整命液しが凝れてしまい、本来、塗布されなければならない塗布務側w2ではて充分な塗布療が形成され、変布が根である基板Wの周縁部W1に塗布液しが装布され、塗布液しを不必要に消費してしまって

【0014】本発明は上記の問題点を解決すべくなされたもので、塗布液の使用量の削減、損失分(処分量)の

減少を図ることが可能になり、基板上のパターンに対しても良好で均一性に優れた塗布膜を形成できる塗布装置を提供することを目的とする。

[0015]

【國館を解決するための手取およびその作用・ 須刷 」 上 記自的を資成するために、本発明は、治布液を基板上に 金布する竜布装置において、停止状態の基板上を横切る 方向に吐出式ノスルが移動しながら、基板の上部に吐出 スノスルから動荷を他生出して設けられ、前記ノスルルチ 長と、前蛇馬板の解縁部に対して設けられ、前記ノスルチ 扱から吐き出される始布状の基板関縁部をマスクする マスク手段、領世マスク手段を前記ノスルチ級の移動 向とは使方向にシフトさせるシフト制御手段と、を具備 することを特徴とする強布機能ある。

【0016】本発明の作用は次のとおりである。請求項 1に係る発明の途布装置においては、ノズル手段による 塗布波の塗布範囲はマスク手段によって設定される。 の途布の際、マスク手段はノズル手段の移動方向と逆方 向にシフトされる。その結果、ノズル手段の移動ととも に塗布液が慣性力でノズル手段の移動方向へ流れた場 合、マスク手段にってマスクされる領域が逆方向へ制限 することで、塗布液が流れて塗布される領域も制限され る。すなわち、マスク手段をシフトすることで塗布液の 給布節囲をより確実に所望範囲に制限することとなる。 【0017】請求項2に係る発明は、請求項1に記載の 途布装置において、前記ノズル手段は、前記基板の一方 の固縁部に位置するマスク手段の上面から基板上面の途 布範囲を通過して、前記基板の他方の周縁部に位置する マスク手段の上面までを移動範囲とするものである。 【0018】請求項2に係る発明の塗布装置において は、マスク手段によってマスクされた基板における、途 布範囲への塗布液の塗布が確実に達成される。

[0019]請求項3に係る発明は、請求項2に記載の 验布装置において、前記マスク手段は、前記基板の関係 部に対して際間を有して配置され、前記シア・制御手段 は、ノズル手段の移動方向上流側のマスク手段を基板の 風縁能上へ、移動方向下波側のマスク手段を基板の途布 部別トン移移させることを特定とする。

[0020]請求項3に係る発明の絵布芸屋において は、ノズル手段の移動方向上流側のマスク手段を基板の 周縁部上へ移動することで、整布範囲における釜布膜の 不均一を防止する。一方、移動方向下流側のマスク手段 を基板の始布範囲上へ移動させることで、基板周移部へ の塗布線の塗布を防止する。

[0021]請求項415億名発明は、請求項2または請 東項31に記載の塗布装置において、前記ノメル手段は、 前記移動範囲の端部で反転に異なる移動施酬を塗布する ことを繰り返すよう削御する駆動制弾手段とを有し、前 記シフト制御手段は、ノメル手段の反転に連動してシフ トかは金額等することを特徴とする。 【0022】請求項4に係る原列の資布装置において は、ノズル手段が反転し適布を織り返すことで基板の広 範囲において適布できる。その際、ノズル手段がノズル 手段の反転に連動してシフトされるので、整布範囲以外 への不必要と適布や、塗布範囲における塗布観の不均一 を防止できる。

[0023]

【発明の実施の形態】以下では、この発明の実施の形態 を、添付図面を参照して詳細に説明する。

《第1実施例ン本発明の実施例に係る塗布装置性、具体 的に塗布液として有機BL材料を矩形のガラス基板(単 に、基板5と終する)上に所定のパターン形状に塗布し て有機BL表示装置を製造するものである。図1は本業 頭の実施例に係る有機BL表示装置の製造装置である塗 布装置の要節の製飾構成をホギブコック図である。

【0024】この途布装置は、基板搬送装置(図示せ ず)により搬送されてきた基板のの上面に向けて、吐出 式ノズル4a~4c(ストレート・ノズル)の先端部か ち有機EL材料を直線棒状に吐き出して途布するもので ある。

【0025】 金市報酬は、関1に示すように、新、株、 第20の特能と14年10 a ~ 10 c の逸布を受ける。 が表するステージ1と、このステージ1を所定方向 に移動させるステージ1と、このステージ1を所定方向 に移動させるステージ移動機構部2と、基板5上に形成 なったん位金やセークの位産を使用ける危度向セリス や4 a に供給する第1供給電5と、総免の有機と17 4 a は一般は75年10 c を背色用のノズル4 10 b を排色用のノズル4 b に供給する第2供給部6 と、着位の有機に1材料10 c を背色用のノズル4 c に 従給する第3供給部7と、各のフズル4 a c に 定方向に移動させるノズル参助機構部8と、基板5の制 総額をマスタフを同機部エスタ製産50と、ステース 参加機構部2と位置合セマーク検出部3と第1~第3供給 部5~アとノズル移動機構部8と関係額マスタ装置50 とを制御する制御部69とで構成されている。

【0026】以下、各部の構成を詳細に採明する。 次 図2。図3に示すように、素、株、青色の者権とし 材料10 a~10 c の釜布を受ける基係3の表面上に は、発色の有機と1材料10 a~10 c を途布すべき所 変セパターン形状に応じたストライナ状の第11分類 本並収されるように形成されている。図2は、有機とし 材料を絵布すべき所定のパターン形状に応じた構か表面 上に形成された意気8を上から見た状態を示す機能平面 図である。図3は、図2に示した基板8の前面 図である。図3は、図2に示した基板8の前面 図である。図3は、図2に示した基板8の一部分の新面 図をオー構築所面面である。

【0027】ここで、各色の有機EL材料10a~10 cの塗布を受ける基板Sの製造工程について説明する。 先ず、平板状の基板Sの表面上に透明な1TO(イリジ ウム繊酸化物)膜を形成する。次に、この基板S上に成 孵された1TO機を、フォトリングラフィー技術を用い て、複数本のストライブ状の第1電極12にバターニン グ形成する。この第1電極12は陽極に相当するもので ある。

【0028】次に、ストライブ状の再1電極12を開むようにして基板8上に突出させる電気砲線性の隔壁13を、フォトリングラフィー技術を用いて形成する。この隔壁13は、例えば、クロム (C・) あるいはドライフ・ルルへ可形成されている。このようにして、基板5の表面上には、各色の有機EL材料10 □ ~ 10 c と領布すべきストライブ状の溝11が複数本並設されて形成されている。

【0029】なお、この溝11内でストライブ状の第1 電解12上には、正孔を視極的に有機EL材料10a~ 10cの方に輸送する正孔輸送閏14が形成されてい 。この正孔輸送閏14としては、例えば、PEDT (polyethylene dioxythiophene) - PSS (poly=sty

(polyethylene dioxythiophene) −PSS (poly=sty rene sulphonate) を採用している。 據110 回転は、四点は1 ~10 m 無度であり、 據110 福注は、例えば1 ~10 m 程度であり、 據11と 講11と の間の 距離 は、例えば10~20 m 無度である。このようにして、各色の有機をL材料10 a~10 c の塗布を受ける 状態にある基係を製造している。

[0030] 図1に展って、第1供給節5は、例えば、 赤色の有機EL材料10aの供給限20aと、この供給 家20aから赤色の有機EL材料10aを取り出すため のポンプ21と、赤色の有機EL材料10aの流量を検 出する流産計22と、赤色の有機EL材料10aの流量を検 出する流産計22と、赤色の有機2L材料10a中の異 物を除去するためのフィルシ23とを備えている。

【0031】第2供給節6は、例えば、緑色の有機EL 材料10bの供給源20bと、この供給源20bから緑 色の有機EL材料10bを取り出すためのポンプ21 と、緑色の有機EL材料10bの流量を検出する流量計 22と、緑色の有機EL材料10bのの異物を除去する ためのフィルタ23を増催さている。

[0032] 第3供給部7は、例えば、青色の有機をL 材料10cの供給源20cと、この供給源20cから青 色の有機をL材料10cを取り出すためのポンプ21 と、青色の有機をL材料10cの減量を検出する減量計 22と、青色の有機をL材料10c中の減物を除去する ためのフォルタ23とを備えている。

【0033】図4に示すように、ノズルや動機構成8 は、各色のブスル4aへ4cと、こちらのブスル4aへ 4cを電波した状態で保持する保持部材31と、この保 特部材31と、この実持部材32とをおわせて移動と がお酵42と、この支持部材3とをおわせて移動と ためのガイド部材33とを備えている。図4(a)は、 ノズルを動機構都の腰絡料地図であり、図4(b)は、 ノズルを動機構都を上から泉た機時平面図であり、図4 (c)は、保持部材を支持部材の支持軸周りに回動させ た散を水子機等不面図であり、図4 【0034】支持部材32には、保持部材31のノズル 並設面に直交する方向に支持輸34が設けられている。 保持部材31には、この支持輸34と嵌合させるための 嵌合孔35が設けられている。支持部材32の支持輸3 4に保持部材31の嵌合孔35が低合されており、支持 部材32は、保持部材31を支持輸34の関りに回動自 存に支持している。

【0035】例えば、図4(c)に示すように、保持部 材31を支持軸34周りに回動させることで、図4

(b) に示す状態における各色の全布ビッチ間隔P1よ りも狭い途布ビッチ間隔P2にすることができ、各色の 途布ビッチ間隔を挟くするように調整できる。なお、こ れらのノズル4 a ~ 4 cにおける有板EL材料を出力す るための大陸は、基板Sに形成された第11の幅より小 さく、例えば抜け+m程度であり、ここでは10~70 mp上にTいる。

【0036】位際合わせマーク検出部3としては、例えば、CCDカメラを採用している。位置合わせマーク検出部は、計画部のからの指示を受けると、図とに示したガラス基板Sの関係にそれぞれ形成された位置合わせマークMの値をしている場合した位置合わせマークMの関係データを削削部5に出力する。

【0037】周線師マスタ機管50は、停止状態の基板 50両路線をエスタイラー等の長尺なマスタ板5 52と、このマスク板51、52をそれぞれ機立してスラ イド郷的させるシリンダー等の駆動手除53、54より状態の基底5の両線部に対して無熱することなど後近し、 あるいは離断することが可能なように、図示矢印のスカ 両に在後期的自在に構成される。基板5表面との瞬間 は、有能し上材料のマスケ板51、52の裏面への回り 近みをある程度地下すると、05~2mm程に設 定される。なお、この隙間が無い場合、マスク板51、 52の裏面と基板5表面が操ってゴミが発生してしまう ので発生していまう

【0038】期郷節3は、低度合わせマーク検出第3不 業像された画像データに基づいて位置合わせマークMの 位置を検出する。別却節9は、CAD (Computer Aide d Design)を使って設計された第1電桶12や排11 などのレイフラトデータがからようれている。制御節 9は、位置合わせマークMの位置の算出結果と、予め与 えられている清11のレイブウトデータとに基づいて、 金布のスタードボイント、すたむり、基板の消11の 一方の端部側で途布を開始する途布開始位置(後述する 企布開始位置目1に相当する)を兼出する。なおここで は、基板51に形成された位置合わせマークMを4点とし ているが、例えば2点とするなど、4点以外の点数であ っても食い。

【0039】制御部9は、図5に示すように、ステージ 1を所定方向(y方向)に所定量だけ移動させるように ステージを敷機構第2を船卸し、ノズル4 a ~ 4 c を 所 定 方向 (x 方向) に所定機だけ移動させる シ に ノズル を 粉機機構部 2 を 新聞し、図 に示すように、第 1 ~ 第 3 供給部 5 ~ 7 の 存張量計 2 2 からの検出量 a ~ c に 応 じ て、ノズル 4 a ~ 4 c から 房産流量 わ 有様 E L 材料 1 0 a ~ 1 0 c を 液 L 計すように第 1 ~ 第 3 供給部 5 ~ 7 の 各ポンプ 2 1 注冊 合 4 ~ 1 を 出力する。 図 5 は、ステージと ノズルの移動方向を 返明するための 関略科 辺 で 5 本

【0040】制卵師9は、ノズル移動機能部8の制御とともに、彫動手段53、544の駆動力向を制御し、マ及
板51、52による基板50マスク領域を測像する。
【0041】なお、上述したノズル移動機精部8とノズ
ル44~46が未発明におけるノズル手段に相当し、上 北上の制御部9が本程明における列列を制御手段をして機能する。また、上述したマスク板51、52が本程明におけるアスク手段に相当し、緊動手段53、54を開始。 おけるマスク手段に相当し、緊動手段53、54を開始。 前93か未発明におけるシアト制等長して模能する。 【0042】次に上記のように構成された途布装置によって有機を1表示機能がある。

【0043】図2、図3に示すように、有機EL材料10 a~10 cの整布を受ける状態にある基度ら状態活む れるまでについては、上述したように既に取得みであるので、ステージ1上に截置された基板5の溝11に有機EL材料10 a~10 cを設布する工種から説明するものとする。

【0044】制算部引は、ステージ1上に被殴された基 及る四国係の位置合わせマークMをそれぞれ機能するように位置合わせマーク機関部3に指示を身える。位置合 わせマーク機関部3は、振像した位置合わせマークMの 間像ゲータを制御部引に出力する。制御部3は、位置合 わせマーク機関部3は、出力する。制御部3は、位置合 わせマーク機関部3は開発ナータンに基づいて 位置合わせマークMの位置を貸出する。制御部9は、位 配合わせマークMの位置を貸出する。制御部9は、位 配合わせマーク機の位置の機関来と、予めよられて いる溝11のレイアウトデータとに基づいて、後布のス タートポイント、すなわち、基板5の消11の一方の端 部間で着を同時的する念信削を使困1を提出する。

[0045] 補物部9は、図5(a)(b)に示すよう た、周縁部マスク装置50を予めシフトさせておく。図 5(a)(b)は、ノズル4a~4cが移動しながら有 機EL材料10a~10cを吐き出して塗布する時に、 周縁部マスク装置50が基板8の周縁部W1、W1をマ スクした火機になるように設定されている程本を示す側 面図で (a)はノズル4a~4cが矢印B方向へ移動 する場合、(b)はノズル4a~4cが矢印B方向と逆 方向へ移動する場合である。

【0046】まず、マスク板51、52は、図5(a)に示すように図中、左側に移動されて配置される。即ち、ノズル4a~4cの移動開始位置側のマスク板51

20047]制御部9は、図6に示すように、後布開始 位置B1にノズル4a~4 cが位置するように、ステー ジ移動機構部 2とノズル移動機構部8 とを制御する。図 6は、ノズルの移動起路を売助するための様式回であ る。なお、ノズル移動機構部8の支持時47 3 2は、未 歳、青色の各ノズル4 a~4 cが流引1 1 の幅が向の中心 付近にそれぞれ位置するように良好に顕整されている。 また、ノズル4a~4 cと基仮8上の清11 近の距離 は、有低 D1材料が出出後も直躺棒状の液柱を維持する 配能に手の表められて設定される。

【0048】次に、図5及び図6に示すように、絵布開 始位度目1にノズル4 a ~ 4 c が位置すると、胸側端3 は、各ノズル4 a ~ 4 c が位置すると、胸側端3 様E L 材料10 a ~ 10 c の港 L込み厚助を各ポンプ2 に指示するともに、有酸し1分料11 a ~ 10 c を 基収5上の漂1に沿わせ近がらこの薄11件に流し込 むように支持部は32をガイド部材33に沿わせて移動 きでもように削削する。このように、素、鉄、青色の存 機E L 材料10 a ~ 10 c が同時にそれぞれの博11に 流し込まれて火

【0049】この時、ノボル4a~4cからの整倍はマスク板51の上面から開始され、マスク板51を通過して基板5の上か・得動する。よって、吐出した有機61 材料10a~10cには発動力側のB方向・債性力が 作用し、マスク板51がなぐなる機関では基板5の両線 部W1~向かう背梯8L5材料10a~10cが機性力 で流れて始布制間W2に癒される。すなわち、マスク 板51が上方に存在しないので、基板5の両線部W1に向か5有機6上材料10a~10cが、機使力で塗布 高間W2~後倍含れることとなる。

100501 その成果、図5 (a) に示すように、整布 衛陽W2 20 開始端部において途布模が薄くなることを防 止できる。この有極E L材料 10 a ~ 10 c が損性力 で愛布施開W2 ~ 受着されるようにマスタ板5 1 0シフ 長量を設立するには、予めノズル4 a ~ 4 c cの移域と と有機E L材料 10 a ~ 10 c 型出速度と / ズル4 a ~ 4 c から基接をまでの記載との開係よりまめたシフト 掘削を実際ですまめる。そして、その報を制御部分に定 場させ、事動千段 5 3 の移動機を制御するようにすれば よい。なお、制制部分は、ストライブ状の溝 1 10 合示 イントにおける情報E L材料の塗布最が均一となるよう に、メズル4 a ~ 4 c の移動速度に応じてその塗布量を

後の金乗か近位庫とにおいて回転にしても良い。 【00 5 2】この時、ノボル4 a ~ 4 e の強而体上位置 E はマスク板5 2 の上面に改定される。よって、吐出し た有機と上材料 10 a ~ 10 c には移動方面の分類やで 、両かう有機E L材料 10 a ~ 10 c が構造力で流れ 、マスク 5 2 の下面に位置する途を範囲を2 とび ある。本来、マスク板5 2 があるため、上力より転める 基板の金飾新聞架 2 に向かう有機E L 材料 10 a ~ 1 0 c が、機造力で成れる範囲を全帯範囲ととするようにマスク板5 2 をシフト制御することで、逸術節開展

【0053】その結果、図5 (a) に示すように、塗布 範囲W2の終す場所において塗布膜が開縁部W1に塗布 この有機 E L材料 10 a~1 0 c が慣性力がマスク板52の下側の塗布範囲W2~塗布されるようにマスク板52のシフト量を設せするに、テめノズル4 a~4 c の移動速度と有機 E L材料 1 0 a~1 0 c 単出速度とノズル4 a~4 c から基板5までの距離との関係より求めたシフト範囲と実験等で水める。そして、その値を制御部9に記憶させ、駆動手段54の移動を制御するようにすればよい。

【0054】このようにして、三列分の標 11への有機 E L材料 10 a ~ 10 c の強布が充丁する。端 11 内に 返し込め九た有機 E L材料 10 a ~ 10 c の遅みは、有 機 E L材料 10 a ~ 10 c の疲し込み量によって調整で きるが、ここではこの有機 E L材料 10 a ~ 10 c の厚 入は0.1 μm 程度に形成されている。

[0055] 次に、図6に示すように、ステージ1を分 方向に清112所分に付シップをリして、次の三の 溝11への有機EL材料10a~10cの塗布を行える ようにする。前途にた最初の溝11三列分では、流11 の左端側を塗布解的位置 BLOは、溝11の右端側を塗 布停止位置 E して、ノズル4a~4cを溝11に沿う ように左から右に移動させてそれぞれの溝11所に有機 12は料10a~10cを流し込んだが、次の溝1三 列分では、溝11の右端側を塗布端的位置 Blとし、溝 110左端機を全体停止位置ととして、メズル4a cを構11に沿うように右から左に移動させてそれぞれ の溝11内に有機EL材料10a~10cを流し込むよ うにする。

【0056] 阿時に、マスク板51、52も図5(b)に示すように、図中、右にシフトされ、絵布停止位置を金強円路位置日とし、絵画開始位置日1と塗布停止位置とまするノズル4a~4cとの配置関係を前途上た最初の減11三列シ合同に配置関係とする。なお、この時、ノズル4a~4cがマスク板51、52の上面に常に位置するようにマスク板51、52の大きさと移動量は設定される。

【0057】そして、基板S上の駅の溝11につかて も、前述の動作を繰り返し実行することで、各色の有機 EL材料10a~10cを滑11ごとに流し込むように する。このようにして、赤、緑、青色の有機EL材料1 0a~10cがストライブ状の溝11ごとに赤、緑、青 色の順に配列された、いわゆる、ストライブ配列が形成 される。

【0058】なお、図61元十半円状の成績は、各ノズル4 m − 4 c が次の三列分の機 1 1 に移行することを示すものであり、各ノズル4 m − 4 c が、実際にこの破績で示す事円状の経路で移動するものではない。上近したように、ステージ1 上をす方向に移動させてから、各ノズル4 m − 4 c e x 方向に移動させることで、横 1 1 内に良好に有機EL材料 1 0 m − 1 0 c を流し込んでい

【0059】次に、基板S上の全溝11内への有機EL 材料10a~10cの絵布が完了すると、第1電極12 に直交するように対向させるストライプ状の第2電極 を、真空蒸着法により基板S上に複数本並設するように 形成する。第1雷極12と第2電極との間に有機EL材 料10a~10cを挟み込んでいる。この第2電極は陰 極に相当するものである。このようにして、第1電極1 2と第2電極とが単純XYマトリスク状に配列されたフ ルカラー表示可能な有機EL表示装置が製造される。 【0060】 このように、基板Sは周縁部マスク装置5 0 でマスクされ、途布すべき所定のパターン形状に応じ ノズル4a~4cを移動させて有機EL材料10a~1 Ocを総布する。そして、マスク板51、52をノズル 4 a~4 cの移動方向と逆方向に所定量シフトさせたの で、有機EL材料10a~10cを基板Sの所望途布範 囲に確実に塗布することができる。

【0061】その結果、整布後に基板即構能上の不要な 塗布機を除去するための専用装置を必要をしなくなるの で、プロセスのスループットが向上し、大幅なコストダ ウンが可能になる。また、塗布後に基板即縁部上の不要 な塗布機を除去する工程が平板になり、この工程に伴う ダストの発生がなくなり、この後の工程 にクーニング ・エッチングなど)での基を解洗時のパーティクルの発 生原因が解消される.

【0062】なお、本発明は、上述した実施例および変 形例に限定されるものではなく、以下のように他の形態 でも実施することができる。

【0063】(1)上述した実施例では、図6に示すよ うに、基板Sを載置したステージ1を、この基板S上の 溝11の長手方向 (x方向) に対して直交する方向 (y 方向) にピッチ送りしてから、ノズル4a~4cを溝1 1の長手方向 (x 方向) に移動させるようにして、基板 Sの識11内に有機EL材料10a~10cを流し込ん でいるが、ステージ1を固定とし、ノズル4a~4cを 基板 S 上の溝 1 1 の長手方向に対して直交する方向にビ ッチ送りしてから、このノズル4 a ~ 4 c をこの溝11 の長手方向に移動させるようにして、基板8の溝11内 に有機EL材料10a~10cを流し込んでも良い。 【0064】(2)上述した実施例では、赤、緑、青色 の3個1組のノズル4a~4cで基板Sの各溝11内に 有機EL材料10a~10cを漉し込んでいるが、この 3個1組のノズル4a~4cを複数組設けて基板Sの各 渡11内に有機EL材料10a~10cを流し込んでも 良い。こうすることで塗布処理にかかる時間を短縮する ことができる。

【0065】また、各ノズル4a~4cの関隔を、 静後 する溝11の間隔(ある溝11の幅中心からそれに 再移 る溝11の個中心までの間隔)の4の倍数分として配 置し、溝11の長手方向に対して直交する方向にこれら のノズル4a~4cを開接する煤11の関隔の3倍分の 距離でピッチ送りするようにしても良い。こうすること でノズル間が広くなりメンテナンスが容易となる。

【0066】(3) 上述した実施例では、基板Sをガラス基板としてるが、ガラス以外の材料の基板や、その形状は矩形に限らず、円形であっても塗布範囲をマスク装置でもって制限する場合に採用しても良い。

【0067】(4) なお、上記各実施例は、有機材料 (ポリイミドなど) を塗布する場合を示したが、その他 のフォトレジスト材料を塗布する場合にも本発明を適用 できる。

【0068】その他、特許請求の範囲に記載された技術 的事項の範囲で種々の設計変更を施すことが可能であ ス

[0069]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本空明 によれば、塗布液を基板上の所定のパターン形状に塗布 できる装置において、ノズルを移動させて塗布液を供給 しても、塗布する際、この塗布液の塗布領域を確実に制 限して、塗布部域以外への飛び散りを防止できるととも に均っな途を実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例に係る塗布装置の要部の概略構成を示すプロック図。

【図2】有機EL材料を塗布すべき所定のパターン形状 に応じた溝が表面上に形成された基板を上から見た状態 を示す概略平面図である。

【図3】図2に示した基板の一部分の断面を示す観略断 而図である。

【図4】(a)は本実施例のノズル移動機構部の概略斜 視図であり、(b)はノズル移動機構部を上から見た概 略平面図であり、(c)は保持部材を支持部材の支持軸 間りに回動させた状態を示す機略平面図である。

【図5】 本事施例における基板 S と / ズルの移動方向を 説明するめの概略側面図で、(a)はノズルがB方向へ 移動する場合、(b)はノズルがB方向と逆方向へ移動 する場合である。

【図 6】本実施例におけるノズルの移動経路を説明する 模式図である。

【図7】従来考えられているブレード・ディスペンス方 式の途布装置の要部を振略的に示す構成説明図である。 【図8】従来装置の構成を示す基板周縁部マスク装置の 例を概略的に示す構成を概略的に示す構成説明図で、

(a) は平面図、(b) は側面図、(c) は途布処理後

の基板を説明する平面図である。

【図9】従来の途布装置による途布処理を概略的に示す 図である。

【符号の説明】

W.S 基板

W1 周縁部

W2 塗布範囲

W3 途布不充分領域

W4 周縁部W1の領域

I. 涂布液

1 ステージ

2 ステージ移動機構部

4a、4b、4c、100 ノズル

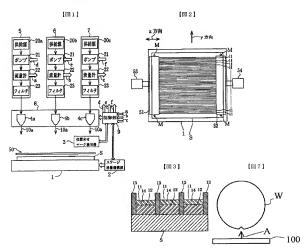
8 ノズル移動機構部 9 制御部

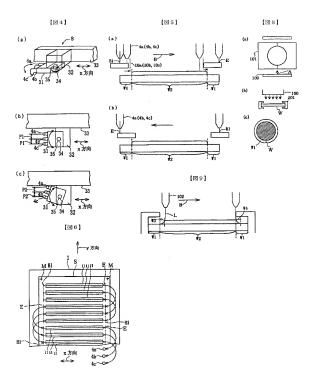
10a、10b、10c 有機EL材料

50、101 周緑部マスク装置

51、52 マスク板

53、54 整動手段





フロントページの続き

(72)発明者 森脇 三造

京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神 北町1番地の1 大日本スクリーン製造株 式会社内

(72)発明者 後藤 茂宏

京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神 北町1番地の1 大日本スクリーン製造株 式会社内

ドターム(参考) 4D073 AA01 BB03 DB04 DB13 DB39

4F041 AA06 AB01 BA22 BA38

4F042 AA07 AB00 BA08 CB02 DG07

DG17 ED05

5F046 JA02 JA27